

电子电器产品中的聚合物检测-材料分析及检测

产品名称	电子电器产品中的聚合物检测-材料分析及检测
公司名称	百检综合检测商城
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供电子电器产品中的聚合物检测、电子电器产品中的聚合物检验、电子电器产品中的聚合物第三方检测、电子电器产品中的聚合物质检报告、电子电器产品中的聚合物计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2019 聚合物成分分析

2 塑料 差示扫描量热法（DSC）第1部分：通则 GB/T 19466.1-2004 塑料玻璃化转变温度的测定

3 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004 塑料玻璃化转变温度的测定

4 塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004 塑料熔融和结晶温度及热焓的测定

5 塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009 塑料氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度（动态OIT）的测定

6 塑料--聚合物热重量分析法(TG)- -第1部分: 一般原则 ISO 11358-1:2014 聚合物热失重分析

7 塑料 聚合物热重法 (TG) 第1部分 : 通则 GB/T 33047.1-2016 聚合物热失重分析

8 塑料 差示扫描量热法 (DSC) 第1部分 : 通则 塑料玻璃化转变温度的测定

9 塑料
差示扫描量热法(DSC)第3部分 : 熔融和结晶温度及热焓的测定 塑料熔融和结晶温度及热焓的测定

10 高分子塑料--热重量分析法(TG)- -第1部分: 一般原则 聚合物热失重分析

11 塑料 差示扫描量热法 (DSC) 第6部分 : 氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度 (动态OIT) 的测定 塑料氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度 (动态OIT) 的测定

12 红外光谱分析方法通则 聚合物成分分析

13 塑料 聚合物热重法 (TG) 第1部分 : 通则 聚合物热失重分析

14 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定 塑料玻璃化转变温度的测定

15 塑料--聚合物热重量分析法(TG)- -第1部分: 一般原则 ISO 11358-1:2014 ISO 11358-1:2022 热重分析